

AMP-IN

Interne TE-Nummer 61018-1

PCB Terminals, Receptacle, PCB Hole Diameter 4.1 mm [.161 in],

Through Hole - Press-Fit, Pre-Tin Plating, Bag, Terminates To

Printed Circuit Board

Auf TE.com ansehen>



Muffen > Leiterplattenkontakte











Leiterplatten – Klemmentyp: Buchse

Leiterplattendicke (empfohlen): 1.6 – 2.39 mm [.063 – .094 in]

Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser: 4.1 mm [.161 in]

Passender Stiftdurchmesser: 1.47 mm [.058 in]
Profilhöhe von Leiterplatte: 5.33 mm [.212 in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

| Leiterplattenklemmen – Befestigungsart | Bolzenmontage |
|--|-------------------------------|
| Konfigurationsmerkmale | |
| Bolzenbohrung | Nein |
| Klemmenwinkel | Gerade ° |
| Kontaktmerkmale | |
| Kontaktbeschichtungsmaterial | Zinn |
| Leiterplatten – Klemmentyp | Buchse |
| Passender Stiftdurchmesser | 1.47 mm[.058 in] |
| Material der Klemmenbeschichtung | Vorverzinnt |
| Klemmengröße | Miniatur |
| Klemmenausrichtung | Gerade |
| Klemmenmerkmale | |
| Verbindungsmethode für Leiterplatte | Durchsteckmontage – Press-Fit |
| Produktanschluss an | Leiterplatte |



Montage und Anschlusstechnik

| Drahtisolationsunterstützung | Ohne |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen | |
| Erweiterung unter Leiterplatte | 3.81 mm[.15 in] |
| Buchsenkontakt-Aufmaßdicke | .25 mm[.01 in] |
| Leiterplattendicke (empfohlen) | 1.6 – 2.39 mm[.063 – .094 in] |
| Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser | 4.1 mm[.161 in] |
| Profilhöhe von Leiterplatte | 5.33 mm[.212 in] |
| Verwendungsbedingungen | |
| Isolationsoption | Unisoliert |
| Betriebstemperaturbereich | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
| Verpackungsmerkmale | |
| Verpackungsmenge | 1000 |
| Verpackungsmethode | Bag |

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

| EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU | Konform |
|--|--|
| EU ELV Richtlinie 2000/53/EG | Konform |
| China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 | Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte |
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2021 (219) Enthält keine SVHC |
| Halogengehalt | Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei. |
| Lötfähigkeit | Für Lötfähigkeit nicht zutreffend |

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind



möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile







Kunden kauften auch diese Produkte

















Dokumente

Produktzeichnungen .058 PCB PIN PTPPHBZ

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_61018-1_C_c-61018-1-c.2d_dxf.zip

PCB Terminals, Receptacle, PCB Hole Diameter 4.1 mm [.161 in], Through Hole - Press-Fit, Pre-Tin Plating, Bag, Terminates To Printed Circuit Board



Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_61018-1_C_c-61018-1-c.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_61018-1_C_c-61018-1-c.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch